

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/chwytak-do-ukladow-bga-uklady-prozniowy-smd-naprawa-sterownikow-bulb-vac-p-5770.html>

CHWYTAK DO UKŁADÓW BGA UKŁADY PRÓŻNIOWY SMD NAPRAWA STEROWNIKÓW BULB-VAC

Cena brutto	26,86 zł
Cena netto	21,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001349
Kod EAN	6949639124449

Opis produktu

NWA0001349

BULB-VAC - PODCIŚNIENIOWY CHWYTAK PRÓŻNIOWY DO BGA, SMD (DŁUGOPISOWY)



Niezastąpione narzędzie usprawniające montaż oraz demontaż podzespołów BGA, SMD oraz precyzyjnie manipulować delikatnymi komponentami, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas czynności serwisowych.

W skład zestawu wchodzi:

1. Chwytnak podciśnieniowy

2. Trzy końcówki:

- zakrzywiona o długości 3cm do chwytania elementów o wadze do 3g,
- prosta o długości 3cm do chwytania elementów o wadze do 18g,
- prosta o długości 2.9cm do chwytania elementów o wadze do 50g.

3. Trzy silikonowe przysawki:

- 3mm,
- 7mm,

- 10mm.

4. Opakowanie zewnętrzne na chwytak i akcesoria



Chwytak podciśnieniowy próżniowy

Chwytak podciśnieniowy próżniowy jest narzędziem używanym w procesie montażu i demontażu podzespołów BGA na płytach drukowanych. Chwytak ten został zaprojektowany specjalnie do manipulacji z delikatnymi i wrażliwymi podzespołami BGA.

Parametry techniczne:

- **długość:** ok. 13cm,
- **szerokość:** ok. 1.6cm,
- **długość spustu chwytaka:** ok. 3cm,
- **szerokość spustu chwytaka:** ok. 0.5cm,

- **materiał:** tworzywo sztuczne,
- **kolor:** czarny,
- **waga:** 11g.



Etui na chwytak i akcesoria

Chwytak próżniowy oraz akcesoria mogą być przechowywane w dołączonym do zestawu etui/tubie dzięki czemu nie jesteśmy narażeni na pogubienie lub uszkodzenie elementów chwytaka.

Parametry techniczne:

- **długość:** ok. 18cm,
- **średnica zewnętrzna:** ok. 2.3cm,
- **średnica wewnętrzna:** ok. 2.4cm,
- **kolor:** transparentny,

- **materiał:** tworzywo sztuczne,
- **waga tuby:** ok. 13.6g.



Końcówka z silikonową nakładką 3mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 3g.**

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 3cm,
- średnica otworu: ok. 1mm,
- średnica silikonowej nasadki: ok. 3mm



Końcówka z silikonową nakładką 7mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 18g.**

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 3cm,
- średnica otworu: ok. 1mm,
- średnica silikonowej nasadki: ok. 7mm



Końcówka z silikonową nakładką 10mm

Końcówka przeznaczona do chwytania najdrobniejszych elementów elektroniki. **maksymalna waga chwytanego podzespołu nie może przekroczyć 50g.**

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 2.9cm,
- średnica otworu: ok. 1mm,
- średnica silikonowej nasadki: ok. 10mm



System układu próżniowego

Korpus chwytaka zawiera układ próżniowy, który jest sterowany ręcznie. Po aktywacji, próżniowy system chwytaka tworzy podciśnienie, które przyciąga podzespoły BGA i utrzymuje je stabilnie. To umożliwia precyzyjne pozycjonowanie podczas montażu lub demontażu.

Dzięki chwytakowi podciśnieniowemu próżniowemu do podzespołów BGA, operatorzy są w stanie precyzyjnie manipulować tymi delikatnymi komponentami, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w branży elektroniki i naprawy płyt drukowanych.

















Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.